

ハイウェイテクノフェア2017 出展報告

去る平成29年11月21日(火)～22日(水)の2日間、東京ビッグサイトにて開催された「ハイウェイテクノフェア2017」におきまして、弊社も「AI-Mg金属溶射工法の紹介(TAPS, アスキッド)」を出展致しました。弊社エリアへ、非常に多くの方にご来場いただき誠にありがとうございました。

金属溶射に関する、より詳しい説明が必要でしたら遠慮なくお問い合わせください。

[お問い合わせリンク](#)

■ 出展状況



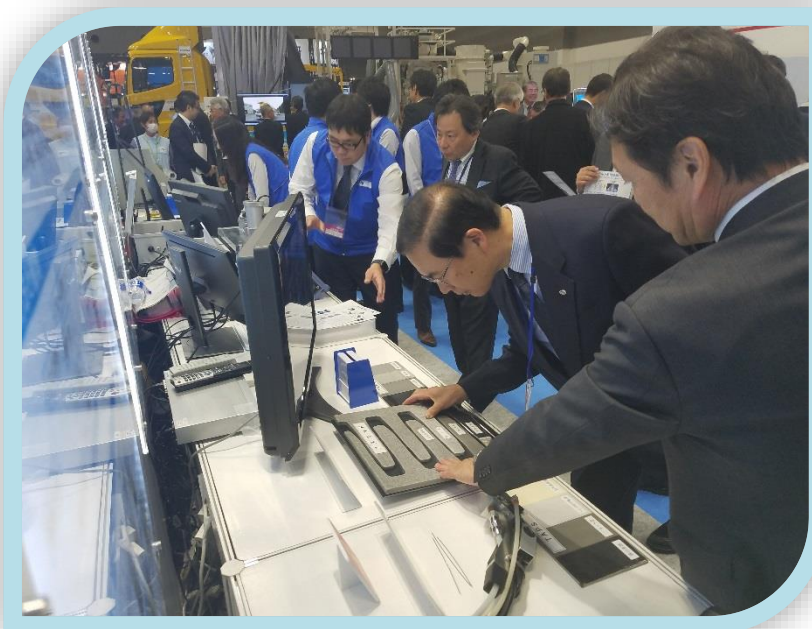
オープニングセレモニー



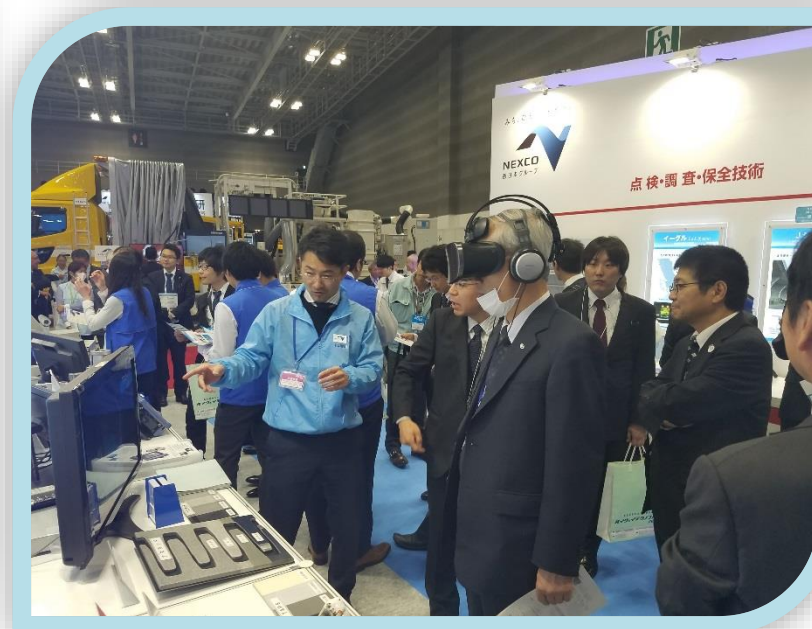
NEXCO西日本ブース(受付)



富士技建エリア



来場者対応状況



来場者対応状況



来場者対応状況